

# 2023 年第三届应用数学、建模与智能计算国际研讨会 (CAMMIC2023)

<http://www.cammic.org/>

## 会议通知

尊敬的参会者,

2023 年第三届应用数学、建模与智能计算国际研讨会 (CAMMIC2023) 将于 2023 年 3 月 24-26 日于中国唐山召开。该会议已成功举办两届, 本届会议由华北理工大学主办, 会议将围绕“应用数学”“建模与仿真”“智能计算”的最新研究领域, 为来自国内外高等院校、科学研究所、企事业单位的专家、教授、学者、工程师等提供一个分享专业经验, 扩大专业网络, 面对面交流新思想以及展示研究成果的国际平台。所有的投稿都必须经过 2-3 位组委会专家审稿, 经过严格的审稿之后, 最终所有录用的论文将由 SPIE - The International Society for Optical Engineering (ISSN: 0277-786X) 出版, 见刊后提交至 EI Compendex, Scopus 检索。

### 会议信息

时间: 2023 年 3 月 24-26 日

会议形式: 线上线下结合 (具体以发布日程为准)

主办单位: 华北理工大学

大会官网: [www.cammic.org](http://www.cammic.org)

注册费用: 全文投稿: 3400 元/篇 (含一名作者免费参会, 口头报告或海报二选一);

口头报告或海报展示: 1500 元/人

听众参会: 1200 元/人

注: 本次会议委托科奥同达(河南)信息技术有限公司代收中国大陆作者的会议注册费和出具发票。

谨代表组委会, 我们诚挚的邀请您参加此次会议。期待您的参与!

祝好

CAMMIC 组委会

电话: 19157737500 (微信)

邮箱: [cammic2021@163.com](mailto:cammic2021@163.com)

